



平成 24 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 興 銀 リ ー ス 株 式 会 社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 阿 部 昂
役 職 氏 名
(コード番号：8425 東証第 1 部)
問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 企 画 部 長 畠 山 督
電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 3 - 6 5 1 1 (代 表)

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

当社および当社の連結子会社であるIBJL東芝リース株式会社（以下「IBJL東芝L」という）の取引先であるエルピーダメモリ株式会社が、平成24年2月27日付で東京地方裁判所に対して会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. エルピーダメモリ株式会社の概要

- | | |
|-----------|------------------|
| (1) 商号 | エルピーダメモリ株式会社 |
| (2) 本社所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 |
| (3) 代表者氏名 | 坂本 幸雄 |
| (4) 資本金 | 2,361 億円 |
| (5) 事業の内容 | DRAMの開発・設計、製造、販売 |

2. 取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯

エルピーダメモリ株式会社が平成24年2月27日付で東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴うものです。

3. 債権の種類および金額

当社のエルピーダメモリ株式会社に対する債権は主として半導体製造設備のリースに係わる債権であり、債権の種類および金額の内訳は以下のとおりでございます。

当 社	リース料債権（注1）	6,486 百万円	
	営業貸付金	666 百万円	
	保証債務（注2）	13 百万円	
IBJL 東芝 L	割賦債権	1,404 百万円	
合 計		8,570 百万円	（連結純資産に対する割合：12.4%）

（注1）当該リース料債権には当社が幹事として他の債権者とともにシンジケート団を組成し同社と締結したリース契約における当社持分に応じた実質的な債権額 4,420 百万円が含まれております。尚、当該シンジケート団全体のリース料債権額は 19,167 百万円であります。

（注2）ファクタリング会社による債務保証を当社が再保証したものであります。

4. 今後の見通し

当社のエルピーダメモリ株式会社に対する債権は主として同社広島工場半導体製造設備のリース料債権であり、当該債権のうち担保等により保全されていない部分につきましてはリース物件評価額等を加味して平成 24 年 3 月期決算において所要の引当処理を実施する予定であります。公表済みの平成 24 年 3 月期の通期連結業績予想への影響につきましては現在精査中であり、その影響が確定し次第、速やかに公表いたします。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 24 年 2 月 3 日公表) および前期連結実績

(単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成 24 年 3 月期)	250,000	15,000	15,000	8,500
前 期 実 績 (平成 23 年 3 月期)	256,059	15,444	15,873	9,025